MENU SEARCH INDEX JAPANESE LEGAL STATUS

1/1

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

03-024972

(43) Date of publication of application: 01.02.1991

(51)Int.Cl.

B41J 2/36

B41J 2/365

H04N 1/23

(21)Application number : **01-159727**

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22) Date of filing:

23.06.1989

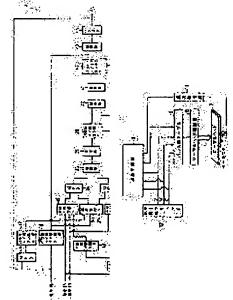
(72)Inventor: KONAKA TOSHIO

NAKAMURA SEIKICHI MIKAMI TOMOHISA

(54) ESTIMATING DEVICE FOR HEAT ACCUMULATION OF THERMAL HEAD

(57)Abstract:

PURPOSE: To enable estimation of heat accumulation to be performed high precisely by a method wherein estimative calculation of heat accumulation in a substrate of a thermal head is calculated each recording cycle according to variation in temperature of a heat slinger, and estimative temperature just before start of a present recording cycle is calculated. CONSTITUTION: A thermal head control part 12, just before start of recording of each line, measures temperature of a heat slinger of a thermal head 7 with a thermister 10 and a temperature detecting part 11, and performs control for digitization. Then, it transmits data necessary for estimation of temperature such as a temperature data of the heat slinger, a number of gradation of a recording pixel, recording speed, etc. to a temperature estimative part 6. The temperature estimative part 6 estimates temperature of the head 7 successively from those data. For temperature estimating operation, estimation of heating and cooling temperature of each pixel position when cross talk is not considered, is firstly



performed, and this estimated temperature value is stored in a heating and cooling line buffer 28. This one line content estimated temperature value is averaged between adjacent pixels, and the estimated temperature value containing the cross talk is stored in a cross talk line buffer 42. Since the obtained actimated temperature value is increment from the temperature of the best clinear.

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平3-24972

@Int. Cl. 5 識別記号 庁内整理番号 ❸公開 平成3年(1991)2月1日

102 B

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全12頁)

❷発明の名称 サーマルヘツドの蓄熱予測装置

> 願 平1-159727 ②特

願 平1(1989)6月23日

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 ⑦発 明

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 明 村 冗発 怒 吉

明 Ξ H 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 ⑫発 知 久

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 切出 頤 人 富士通株式会社

個代 理 人 弁理士 青 木 外4名

1. 発明の名称

サーマルヘッドの蓄熱予測装置

2. 特許請求の範囲

1. 画素若しくは複数画素を単位とするサーマ ルヘッドの蓄熱検出機構を備え、検出した蓄熱量 をもとに印加電力を制御して一定の記録濃度制御 を行う熱記録装置において、

階調数、記録周期、前記記録周期開始直前の予 測温度で対応付けした加熱量テーブル(19)と、

前記加熱量テーブルの出力値をスケーリングす る定数テーブル (21) と、

記録周期で対応付けした冷却定数テーブル (23) ٤,

前記記録周期開始直前の予測温度と放熟板温度 (T.) との差を得る減算器 (20) と、

,前記記録周期内での加熱量を求めるため前記加 熱量テーブルの出力と前記定数テーブル間の第1 の乗算、及び前記記録周期開始時の温度が前記記 録周期間に冷却されて到達する温度と前記放熱板 温度との差を求めるため前記冷却定数テーブルと 前記減算器の出力間の第2の乗算を行う乗算器

前記放熱板温度に対する前記記録周期までの加 熱冷却の松量を前記乗算器による第1及び第2の 乗算結果として累積する累積器(27)と、

前記累積器の出力に前記放熱板温度を加える加 算器(43)とを備え、

前記放熱板温度の変化に応じて記録周期毎にサ ーマルヘッドの基板での醤熱予測演算を行い、現 記録周期開始直前の予測温度を演算するようにし たことを特徴とするサーマルヘッド蓄熱予測演算 装置。

3. 発明の詳細な説明

(概 要)

サーマルヘッドの各部分における醤熱量を検出 し、検出した蓄熱量に基づき印加電力を制御する 热記録装置におけるヘッド審熱予測装置に関し、

サーマルヘッドの放熱板温度の番熱状態の変化 に基づき高精度のヘッド審熱予測を可能にするこ

とを目的とし、

画素若しくは複数画素を単位とするサーマルへ ッドの蓄熱検出機構を備え、検出した蓄熱量をも とに印加電力を制御して一定の記録緯度制御を行 う熱記録装置において、階調数、記録周期、前記 記録周期開始直前の予測温度で対応付けした加熱 量テーブルと、前記加熱量テーブルの出力値をス ケーリングする定数テーブルと、記録周期で対応 付けした冷却定数テーブルと、前記記録周期開始 直前の予測温度と放熱板温度との差を得る減算器 と、前記記録周期内での加熱量を求めるため前記 加熱量テーブルの出力と前記減算器の出力間の第 1の乗算、及び前記記録周期開始時の温度が前記 記録周期間に冷却されて到達する温度と前記放熱 板温度との差を求めるため前記冷却定数テーブル と前記定数テーブルの出力間の第2の乗算を行う 乗算器と、前記放熱板温度に対する前記記録周期 までの加熱冷却の総量を前記乗算器による第1及 び第2の乗算結果として累積する累積器と、前記 累積器の出力に前記放熱板温度を加える加算器と

を備え、前記放熱板温度の変化に応じて記録周期 毎にサーマルヘッドの基板での蓄熱予測演算を行 い、現記録周期開始直前の予測温度を演算するよ うに構成する。

〔産業上の利用分野〕

〔従来の技術〕

サーマルヘッドを使用して熱記録を行う時、サーマルヘッド自体が加熱されるので、多値階調記録を行う場合、サーマルヘッドの蓄熱量に応じて通電制御する必要がある。このために、熱記録での濃度制御はサーマルヘッド内での蓄熱を検出し、その蓄熱量に応じてサーマルヘッドへの印加電力

を制御する。印加電力の制御は電圧を制御する方法や通電する時間にあたる記録パルス幅変化で行う方法が既に提案されている。

熱記録で問題となるサーマルヘッドの薔熱現象 はその物理的な構造に対応付けられ主に3つのレ ベルに分類できる。第1レベルは熱記録に必要な 熱エネルギを得る図6の発熱抵抗体50、発熱抵 抗体からの発熱のうち熱記録に寄与しなかった熱 エネルギを外部に放熱することを防ぎ、熱記録面 を保温する熱伝導率の比較的低いグレーズ層 5 1 によるものでありこれらの熱定数に係わる。第2 のレベルは発熱抵抗体50、グレーズ層51を形 成するための熱伝導率の比較的高い基板52によ る蓄熱現象であり、その熱定数に係わる。第3の レベルは発熱抵抗体50、グレース簡51、基板 52での蓄熱をサーマルヘッドの外部へ放熱させ る放熱板53での蓄熱現象であり、その熱定数に 係わる。このレベルでの醤熱現象の特徴として外 気に接しているために外気の温度変化の影響を強 く受ける。

これらの審熱現象は発熱抵抗体 5 0、グレース層 5 1、基板 5 2 放熱板 5 3 の頃に応答が緩慢となる。熱記録においてはこれらの審熱現象を十分に把握することにより良好な記録が可能となる。これらの審熱現象は記録画像、サーマルヘッドの物理定数、周囲温度を元に熱伝導方程式を解くことで算出できるが、記録画像を特定したり、複雑なサーマルヘッドの構造を含めての解析は実用性を欠いている。

そこで、従来より様々な発明がなされているが、第2、第3レベルでの書熱現象は記録画像全般にわたり、その品位に大きな影響を与える。これを改善するためにサーマルへッド内部の書熱記記録開始直前のサーマルへッドの温度と引起で多い。 別場関内での加熱や却量を多次異算することにより求める方式がある。この方式により求める方式がある。この方式温度下のよくなと、「ラインを記録によりの予測温度である。」というインでの予測温度でである。 $Tn = Ta + \Delta Tn + (T_{n-1} - Ta) \exp(-t / \tau p)$... (1)

(1)式において、tは、ライン間の配録周期、 rpは画素位置pでの熱時定数である。 ただし、

$$To = Ta \qquad \cdots \qquad (2)$$

この(1) 式での温度予測は、n-1ラインまでの画素位置pでの響熱がnラインの画素位置pの みに全て寄与する場合に限られる。即ち、隣接する画素位置間で熱伝導がない同一温度で変化する 状態に限られる。そこで、一般的にはこのクロストーク現象を加味した下記の(3)式とする方式 がある。

$$T_{n, p} = T_{n, p-(r-1)/2} \times W_{-(r-1)/2} + \cdots$$

$$+ T_{n, p} \times W_{0} + \cdots + T_{n, p+(r-1)/2}$$

$$\times W_{(r-1)/2} \qquad \cdots (3)$$

ここで、Tn.pは、p 画素目の発熱抵抗体の予測温度、 $W_{-(r-1)/2}$ … W。… $W_{(r-1)/2}$ は、r 個からなるクロストークの重み付け係数であり、r はクロストークの影響する範囲の画素数である。

た以降に放熱板自体の温度が変化しなければ、良 好な蓄熱予測を実現できる。

〔発明が解決しようとする課題〕

上述の従来方式では、記録速度を高速にしたり 記録エネルギを大きくすると、発熱抵抗体、グレ - ス層、基板での書熱が大きくなり放熱板自体の 温度が記録中に急激に変化する。例えば、一定の 記録エネルギで連続して熱記録を行う場合、記録 速度を高速化した時の放熱板の温度変化の様子を 第7図に示す。第7図の内、記録速度が比較的遅 く放熱板の温度が変化しない曲線Ⅱの場合、サー マルヘッドの基板での過渡的な薔熱現象の後に潜 熱による温度変化は安定な状態となる。しかし、 記録速度が高速になり放熱板の温度が徐々に上昇 する曲線「の場合、過渡的な蓄熱現象の後にも放 熱板自体が醤熱し、基板の温度が徐々に変化する。 このために、従来の発明を放熱板の温度変化が生 じる高速な熱記録や大きな記録エネルギでの熱記 録に適用すると、曹熱予測の基準となる雰囲気温

ただし、サーマルヘッドの発熱抵抗体の総数をし とすると、

$$p-(r-1)$$
 / 2 < 1 の時
 $T_{n, p-(r-1)/2} = T_{n, o}$
 $p+(r-1)$ / 2 > L の時

 $T_{n, p+(r-1)/2} = T_{n, L}$

となる。

このうよに、(1),(3)式にしたがって演算をすることで、サーマルヘッドの醤熱現象を予測することができ、高品位な熱記録を実現できる。

ところで、従来の発明において雰囲気温度 T a は、(1)式に示されるように蓄熱現象に大きるり、で、従来ののようにで、従来の明では、記録を始める時点でのサーマルへの値となりでは、記録を始める時点で変 測し、この値温度をサーミスタで変 測し、で変 関気温度としている。放熱板の温度を雰囲気温度とする理由は、放熱板がサーマルへッドの無とで変度による。である異ないである。 放熱を見いることによる。 従って、記録を開始していることによる。 従って、記録を開始

度が変動し、高精度な蓄熱予測をできないという 問題があった。

本発明の目的は、放熱板自体の温度変化に応じて、その検出温度を雰囲気温度として、記録周期毎にサーマルヘッドの基板での蓄熱予測演算を行うサーマルヘッド蓄熱予測装置を提供することにある。

(課題を解決するための手段及び作用)

本発明では、基板51での審熱による温度変化を予測する記録周期毎に放熱板53の温度を予測する記録周期毎に放熱板53の温度を予測する。第1図は、本発明の原理説明図であり、ルペする。第1図は、本発明の原理説明図であり、ルペすの記録エネルギで高速記録した時ののサーマルのの記録となり、記録周期はを単位と、の発熱抵抗体の表面にない、使軸は、記録度を示す。図出版を示し、機軸は、記録度を示す。図出版を示し、機軸は、記録度を示す。図出版を示し、機軸は、記録度を記録の過度を記録周期毎にサーミスタにより実測をである。

もの、4は従来の発明による予測温度の冷却特性、5は本発明による予測温度の冷却特性、T1は時刻t1での基板温度、Ts1は時刻t1での放熱板温度の測定値を示す。

記録を開始する 0 点では、温度曲線 1 ・ 2 ・ 3 は、ともに雰囲気温度 Taに等しく、記録とととに混度上昇していく。従来の (1), (2) 式に温度上昇していく。従来の (1), (2) 式の第 2 項は零となり、第 1 項での加熱分のみが温度より、第 1 項での加熱分のみが温度上昇に寄与する。したがって、 t 1 においても、 不発明および従来の発明の予測結果は、ともに T 1 に上昇する。この t 1 において、 本発明では、放 を もとに (1) 式の内の雰囲気温度 Taを T 1 に修 正し (4) 式とする。

 $T_n = Ts_{n-1} + \Delta T_n + (f_{n-1} - Ts_{n-1}) \exp(-t/\tau p)$ (4)

以後、各記録周期毎に放熱板の温度を実測しなお すことで、放熱板の温度変化を加味した予測をで きることになる。

第3回は、本発明の温度予測部の詳細を示すブロック図である。第3図中、信号13、信号14は加熱量を決定する画素毎の階調数、記録速度を示す信号、信号15は放熱板温度データを入力する信号である。16は記録ライン毎に温度センサで実測した放熱板温度の値を1画素毎に1ライン

(実施例)

本発明の一実施例を第2図~第5図により説明 する。

第2図は、本発明の一実施例を示すブロック構成図、第3図は、第2図における温度予測部の詳細図、第4図、第5図は温度予測部の動作を示すタイムチャートである。

第2 図において、6 は本発明の温度予測部、7 はサーマルヘッド、8 はサーマルヘッドを駆動するサーマルヘッドを駆動部、9 はサーマルヘッド駆動部8 の印加電力を決定するパルス幅テーブル、10はサーマルヘッド7 の放熱板の温度検出するサーミスタ、11はサーミスタ10で検出した温度をデジタル信号に変換する温度検出部、12は上配のブロックを制御するサーマルヘッド制御部である。

サーマルヘッド制御部12は、サーマルヘッド 7による各ライン記録を開始する直前に、まず、 サーミスタ10、温度検出部11によりサーマル ヘッド7の放熱板温度を実測し、デジタル化をす

分格納する放熱板温度ラインパッファ、17は渡 算した予測温度の値を1画素毎に1ライン分格納 する予測温度ラインバッファ、18はサーマルへ ッドの抵抗値バラツキを補正する抵抗値補正テー ブル、19は記録ライン内の加熱量を求める加熱 量テーブル、20は前ラインでの予測温度と放熱 板温度との差を求める滅算器、21は定数1を出 力する定数テーブル、22は予測温度を求めるサ ーマルヘッドの位置を画素数をカウントすること で検出する画案数カウンタ、23はサーマルヘッ ドの熱時定数分布を含めた冷却定数テーブル、 24・25はマルチプレクサ、26は記録ライン内の 加熱量を求めるために加熱量テーブル19、定数 テーブル21の出力、放熱板温度に対する冷却量 を求めるために滅算器20の出力、冷却定数テー ブル23の出力を乗算する乗算器、27は放熱板 温度に対する加熱、冷却総量を求めるために乗算 器26の出力を緊算する累算器、28は累算器 2.7の出力である加熱冷却予測温度を記憶する加 熱冷却ラインパッファ、29はクロストーク演算

特開平3-24972(5)

においての画素位置を示すアドレスを更新するク ロックであるアドレスクロック、30はアドレス クロック29をカウントしてクロストーク演算の アドレスを発生するアドレスカウンタ、31は画 棄数カウンタ 2 2 とアドレスカウンタ 3 0 の値が 比較し一致した時に信号を出力する比較器、32 はクロストーク演算の対象となる隣接した画素の 参照画素数 r に対して r - 1 と (r - 1) / 2 を 設定する参照画素数スイッチ、33は参照画素数 スイッチ32の値を初期ロードして比較器31の 出力に従ってカウントダウンする参照画素数カウ ンタ、34・35は加熱冷却ラインパッファ 2 8 を指 定する最大アドレス値、被選択アドレス値を計算 する加算器、36・37はマルチプレクサ、38は参 照画素数スイッチ32による最小アドレス値を与 える1入力、加算器34による最大アドレス値を 与える1入力と加算器35による被選択アドレス 位を与える1入力の3入力の内、被選択アドレス 恒入力が最小アドレス値以下の場合最小アドレス 値を選択し、被選択アドレス値入力が最大アドレ

ス値以上の場合最大アドレス値を選択し、その他 の場合被選択アドレス値そのものを選択するバッ ファアドレス選択器、39はクロストーク演算の ための隣接した参照画素毎にクロストークの重み 付けする係数を記憶した重み係数テーブル、40 は加熱冷却ラインバッファに記憶している画素位 置毎の加熱冷却予制温度と重み係数テーブル39 の係数を乗算する乗算器、41は重み付け乗算し た画素位置毎のクロストーク結果を参照画素数分 累積する累算器、42は累算器の出力を画素位置 毎に記憶するクロストークラインパッファ、43 はクロストークラインバッファ42の出力である クロストークを加味した最終的な予測温度に放熱 板温度を加える加算器、44は加算器43の出力 データを画素位置毎に一時格納するレジスタ、 45は演算出力となる予測温度を示す信号である。 第3図の動作の詳細を述べる前に、その概要を 述べる、動作は、まずクロストークを考慮しない 時の画素位置毎の加熱冷却温度予測を行い、この

予測温度値を加熱冷却ラインパッファ 2 8 に記憶

する。この1ライン分の予測温度値を隣接する画 素間で平均化して、クロストークを加味した予測 温度値をクロストークラインパッファ42に記憶 する。得た予測温度値は、放熱板温度からの増分 であるので、画素位置毎の温度を加えて出力する。 この予測温度は、次ラインでの温度予測に必要で あるので、同時に予測温度ラインバッファ11に 記録させる。この一連の動作を到着ラインごとに 行う。

次に第4図、第5図のタイムチャートを用いて 第3回装置の動作を説明する。この内、タイムチ・ +ート第4図は、記録動作を開始する第0ライン 目、タイムチャート第5図は、1ライン目以降を 代表する第1ラインのものを表わし、ライン先頭 の第 () 画彙について隣接する () 画彙を参照して予 剤に関するものである。信号 a は、ライン毎の予 測演算を行う期間を示すライン信号、信号 b は第 2図内のサーマルヘッド~による各ライン記録を 開始する直前に、サーミスタ10、温度検出部 11によりサーマルヘッド~の放熱板温度を実顔

し終えたことを示す放熱板温度データ信号、信号 cは第3図内の画素毎の階調数信号13、記録速 度信号14、放熱板温度センサ信号15が入力さ れることを示し、ライン内の画素数分生起する画 素データ入力信号、信号はは放熱板温度ラインバ ッファ 16の入出力データを表わす放熱板温度ラ インバッファデータ信号、信号ℓは予測温度ライ ンパッファ17の入出力データを表わす予測温度 ラインバッファデータ信号、信号fはl画案の加 熱冷却予測演算を行う期間を示す加熱冷却予測演 算信号、信号gは予削演算のための基本クロック 信号、信号hは累積演算に先立ち累算器27をリ セットする加熱冷却リセット信号、信号iはマル チプレクサ24・25の加熱冷却マルチプレクサ制御 信号、信号j·kは画素数カウンタ22のカウン ト値の一部を示す画案数カウンタ信号、信号ℓは 発熱抵抗体個々の抵抗値補正する抵抗値補正テー ブル18からの抵抗値補正信号、信号m・nはマ ルチプレクサ24・25の加熱冷却マルチプレクサデ ータ信号、信号o·pは参照画素数カウンタ33

特別平3-24972(6)

のカウント値の一部を示す参照画素数カンウタ信 号、信号qは加熱冷却ラインパッファアドレス信 号、信号にはクロストークの演算期間を示すクロ ストーク演算信号、信号Sはクロストーク演算に 先立ちクロストークリセット信号、信号もはクロ ストークの異算演算において累算器41をリセッ トするクロストーク初期信号、信号uはアドレス クロック29の出力クロックであるアドレスクロ ック信号、信号Vはクロック演算する画案位置か ら同画素数分離れた画素位置についつてのクロス トーク演算の完了を示す参照画素位置アドレス信 号、信号wはクロストークラインパッファデータ 信号、信号×は加熱冷却ラインパッファデータ信 号、信号yは重み係数テーブル39からの重み係 数を示す重み係数出力信号、信号とはレジスタ 4.4の最終的な予測温度データ信号を示す。

予測演算を開始する第 0 番目のラインにおいて、 ライン信号 a がハイレベルになるにともない、放 熱板温度センサ信号 b がハイレベルとなり、放熱 板温度を実測したことを示す。次に、画素データ 入力信号cにより画素毎に記録開始時点での放熱 板温度データ信号を放熱板温度ラインバッファ 16に書き込む。この放熱板温度は、実質的にサ ーマルヘッドの周辺温度となる。これと同時に、 ライン信号aと画業データ入力信号cと図示しな い第0ラインを示す制御信号によりマルチプレク サ 4 6 が放熱板温度データ信号 1 5 を予測温度ラ インパッファ17へ入力する。この結果、放熱板 温度ラインパッファ16および予測温度ラインパ ッファ17の同一画業に対応するメモリアドレス に同じ放熱板温度データ信号 1.5 を記憶し、サー マルヘッド周辺の雰囲気温度に初期化する。また、 画素データ入力信号cがハイレベルになることに よって、階級数信号13、記録速度信号14が入 力される。画素データ入力信号cがローレベルに なることによって、画案数カウンタ22がリセッ ト状態になり、予測するサーマルヘッド7の第0 画素の位置を出力する。この位置情報、および記 録速度信号14により冷却定数テーブル23、お よび発熱抵抗体の抵抗値バラツキを補正した抵抗

値補正信号 & により加熱量テーブル19が確定し、第0画素について予測演算が可能となる。予測演算準備ができると、加熱冷却予測演算信号 f は、基本クロック信号 g の立ち上がりに同期してハイレベルとなる。加熱冷却ラ型演算信号 f がハイレベルになると、加熱冷却リセット信号 h および加熱冷却マルチプレクサ制御信号 i を発生する。加熱冷却リセット信号 h は、累算器 27をリセットする。

加熱冷却マルチプレクサ制御信号iは、マルチプレクサ24・25の出力に第0ラインの第0両案での加熱量流算に必要な加熱量テーブル19からの加熱量と冷却定数テーブル23からの出力係数値=1を乗算器26に入力する。乗算器26は基本クロック信号8の立ち上がりである加熱冷却マルチプレクサデータ信号m・nを取り込む。その乗算結果△Th 0.0を累算器27に累算し、基本クロック信号8の立ち上がりで、加熱冷却ラインバッファデータ信号×とする。なお、この立ち上がりに先立ち、加熱冷却

マルチプレクサ制御信号iをローレベルとするこ とで、マルチプレクサ24・25は第0ラインの第0 画案での冷却量演算に必要な予測温度ラインバッ ファ17と放熱板温度ラインパッファ16とを減 算器20により減算した温度差と冷却定数テーブ ル23の出力を乗算器26に入力する。すなわち、 加熱量の演算結果の出力と冷却量の演算のための データのフェッチを同一タイミングにて行う。引 き続き、乗算器26は冷却量を演算実行するが、 予測温度ラインバッファ17と放熱板温度ライン バッファ16との差は、記録の第0ライン目の全 ての画素で零となるので、累算器21での累算結 果ΔTt 0.0は、加熱盤の演算結果ΔTh 0.0に等し くなる。演算結果は、次の基本クロック信号gの 立ち上がりで加熱冷却ラインバッファデータ信号 xとなる。この加熱冷却ラインパッファデータ僧 号×は、バッファアドレス選択器38で指定した 加熱冷却ラインバッファ28に記憶するが、この 時のアドレスは次の条件下で選択される。最大ア ドレス値は画案数カウンタ22の値と参照画案数

特開平3-24972(7)

スイッチ32の値を加算した値であり、(ェー1) /2となる。最小アドレス値は参照画素数スイッ チ32の値であり (r-1) /2となる。被選択 アドレス値は、画素数カウンタ 2 2 の値と参照画 素数スイッチ32の値を加算した値であり、(r -1) / 2となる。すなわち、最大アドレス値と 同じである。この結果、バッファアドレス選択器 38は最大アドレス値を選択して加熱冷却ライン パッファ 2 8 を指定して加熱冷却ラインパッファ データ信号xを記憶する。続いて、画案データ入 力信号cがハイレベルになることによって、第1 画案に関する階調数信号、記録速度信号が入力さ れる。次に、画素データ入力信号cがローレベル になることによって、画素数カンウタ22がカウ ントアップし、予測するサーマルヘッドの位置を 更新する。この位置情報、および記録速度信号 14により冷却定数テーブル23、抵抗値補正テ ーブル18、加熱量テーブル19が確定し、第1 画素について予測演算が可能となる。以下、第0 ライン終了までこれらの演算を繰り返す。第0ラ

イン終了時、画素数カウンタ22はライン内の画 素数-1を示し、加熱冷却ラインパッファ28は (r-1) / 2から画素数カウンタ22の値+ (r-1) / 2まで加熱冷却演算の値を記憶する。 第0ラインの加熱冷却演算が全で終わると、ク ロストーク演算に入る。クロストーク演算開始に ともない、クロストーク演算信号にが立ち上がり、 クロストークリセット信号Sにより、アドレスカ ウンタ30、参照画素数カウンタ33をリセット する。参照画素数カウンタ33は、参照画素数で - 1 に初期設定する。基本クロック信号gの立ち 上がりに先立ち、クロストーク初期信号tにより 累算器 4 1 をリセットのモードにし、基本クロッ ク信号g入力でリセットする。この間に加熱冷却 ラインパッファ28をパッファアドレス選択器 38によりアドレス指定し、重み係数テーブル 39を参照画業数カウンタ33で指定する。バッ ファアドレス選択器38は次の条件下で選択する。 最大アドレス値は画素数カウンタ22と参照画素 数スイッチ32の加算値であり、画素数カンウタ

22の値+ (r-1) / 2となる。最小アドレス 値は参照画素数スイッチ32の(r-1)/2で ある。彼選択アドレス値はアドレスカウンタ30 と参照画素数カウンタ33の加算値であり1-1 となる。通常、画素数カウン22の値すなわち1 ライン内に画素数-1は(r-1)/2より大き いので、バッファアドレス選択器38は被選択ア ドレス値を選択し、加熱冷却ラインパッファ 2 8 のアドレスを指定する。この結果、加熱冷却ライ ンパッファ 2 8 の出力値は △ft 0,r-1となる。 ・ ここで、参照画案数カウンタ33によって重み係 数テーブル39が出力する値をWr-1とする。 ΔTh O.r-1とWr-1は次の基本クロック信号 gの立ち上がりで乗算器40で乗算され、累算器 41に累算される。累算値はアドレスカウンタ 30で指定するクロストークラインバッファ42 に記録され、その値は(5) 式となる。

Δ T I 0,0 = Δ T , o, r-1 × Wr-1 (5) 続いて、アドレスクロック信号 u が入ると、アド レスカウンタ 3 0 がインクリメントされ、バッフ ァアドレス選択器 3 8 は加熱冷却ラインバッファ 2 8 のアドレス r を指定する。クロストーク初期 信号 t で累算器 4 1 をリセットし、指定した加熱 冷却ラインバッファ 2 8 のデータ Δ Tt 0. r につい て乗算、累算し、(6) 式の演算を行う。

 $\Delta T1 0, 1 = \Delta Tt 0, r \times W_{r-1}$ (6) 以下、この動作を、アドレスカウンタ30と画素 数カウンタ22が等しくなるまで繰り返す。両方 のカウンタが一致すると、比較器 3 1 は参照画素 位置アドレス信号マを出力して、参照画素数カウ ンタ33をデクリメントし、アドレスカウンタ 30をリセットする。次の基本クロック信号gの 立ち上がりに先立ち、クロストーク初期信号 tを ローレベルとして、アドレスカウンタ30の指定 したクロストークラインバッファ42のデータ ΔT1 0.0を累算器 4 1 にロードする。この間に、 加熱冷却ラインパッファ 2 8をパッファアドレス 選択器38によりアドレス指定し、重み係数テー ブル39を参照画素数カウンタ33で指定する。 バッファアドレス選択器38は、次の条件下で選

特開平3-24972(8)

択する。最大アドレス値は画素数カウンタ22と 参照画素数スイッチ32の加算値であり、画素数 カウンタ22の値+(ェー1)/2となる。最小 アドレス値は参照画案数スイッチ 3 2 の (r-1) /2である。被選択アドレス値は、アドレスカウ ンタ30と参照画素数カウンタ33の加算値であ り、 r-2となる。通常、画案数カウンタ22の 値すなわち1ライン内に画素数-1は(r-1) / 2より大きいので、パッファアドレス選択器 38は被選択アドレス値を選択し、加熱冷却ライ ンパッファ28のアドレスを指定する。この結果、 加熱冷却ラインパッファ 2 8 の出力値は ATt O.r - 2となる。ここで、参照画素数カウンタ33に よって重み係数テーブル39が出力する質をWr - 2 とする。 ΔTt 0.r-2 とWr-2は次の基本 クロック信号 g の立ち上がりで乗算器 4 0 で乗算 され、累算器41に累算される。累算値はアドレ スカウンタ30で指定するクロストークラインパ ッファ42に記録されるが、その値はクロストー クラインパッファ 4 2 からロードした ΔT1 0.0を

累算した(7)式となる。

 $\Delta T1 \ 0, 0 = \Delta Tt \ 0, r-2 \times Wr-2 + \Delta T1 \ 0, 0 \ (7)$ 続いて、アドレスクロック信号uが入ると、アド レスカウンタ 3 0 がインクリメントされ、バッフ ァアドレス選択器38は加熱冷却ラインパッファ 28のアドレスェー1を指定する。クロストーク 初期信号tで累算器41をリセットし、指定した 加熱冷却ラインパッファ 2 8 のデータ OTt 0,r-1 について乗算、累算し、(8)式の演算を行う。

 $\Delta T1 \ 0.1 = \Delta Tt \ 0. r-1 \times Wr-2 + \Delta T1 \ 0.1 \ (8)$ この一連の動作を、参照画素数カウンタ33が0 になるまで繰り返すが、参照画素数カウンタ33 が (r-1) /2-1以下になると、パッファア ドレス選択器38の選択値が最小アドレス値とな る。例えば、参照画素数カウンタ33が (r-1) /2-1になると、選択条件は次のようになる。 最大アドレス値は、 画案数カウンタ 2 2 の値+ (r-1) / 2-1、最小アドレス値は、参照画 素数カウンタ32の (r-1) /2である。被選 択アドレス値は、アドレスカウンタ30と参照画

素数カウンタ33の加算値であり、(ェー1)/ 2-1となる。被選択アドレス値は、最小アドレ ス値以下となり、パッファアドレス選択器38は、 最小アドレス値を選択し、加熱冷却ラインパップ ァ28のアドレスを指定する。これは、サーマル ヘッドの両端から(τ-1)/2以内の画素位置 でのクロストーク演算する時、着目する画素位置 に対して隣接する「画素位置の一部が物理的に存 在しないからである。この場合の演算結果は、

(9) 式となる。

$$\Delta T1 \ 0.0 = \Delta T_{1.0}, (r-1)/2 \times W_{(r-1)/2-1} + \Delta T1 \ 0.0$$
 (9)

参照画業数カウンタ 3 3 が 0 までインクリメント され、比較器31が参照画素位置アドレス信号v を出力した時のクロストークラインパッファ 42 の先頭アドレスの値は、 (10) 式となる。

$$\Delta T \mid 0, 0 = \Delta T_{1} \mid 0, (r-1) \rangle_{2} \times W_{0} + \cdots$$

$$+ \Delta T_{1} \mid 0, (r-1) \rangle_{2} \times W_{(r-1)} \rangle_{2-1}$$

$$+ \Delta T_{1} \mid 0, (r-1) \rangle_{2} \times W_{(r-1)} \rangle_{2}$$

これが、クロストーク演算結果である。ただし、 この値は、放熱板温度に対するものである。そこ で、この値に放熱板温度ラインパッファ16に記 **憶している記録開始直前の第 () 画素位置の放熱板** 温度値Ta 0,0を加算器 4 3 によって加算する。こ の加算結果が求めるべき第 () ライン第 () 画素記録 後の予測温度となる。予測温度は、レジスタ44 に一時記憶し、マルチプレクサ46を介して予測 温度ラインバッファ 1 7をTa 0.0+ △T1 0.0に更 新する。ここで、Ta 0,0+△T1 0,0をTp 0.0とす る。同様に、第0ラインのすべての画素位置につ いて更新する。そして、この予測演算値が第2図 のパルス幅テーブル9に送出され、これに応じた パルス幅がサーマルヘッド駆動部8に出力される。

予測演算を開始する第1ライン以降の第5図に おいても、ライン信号aのみハイレベルになり、 放熱板温度の実測を終えると放熱板温度センサ信 号りがハイレベルになることによって、階調数信 号13、記録速度信号14、および放热板温度デ + Δ T , e, (r-1) × W (r-1) ... (10) ータ信号 1.5 が入力される。この結果、放熱板温

皮ラインバッファ16に記録開始時点でのサーマ ルヘッドの放熱板温度が記憶される。次に、画素 データ入力信号cがローレベルになることによっ て、画素数カウンタ22がリセット状態になり、 予測するサーマルヘッド 7 の第 0 画素の位置を出 力する。この位置情報および記録速度信号14に より、冷却テーブル23、抵抗値補正テーブル 18、加熱量テーブル19が確定し、前ラインで の演算により予測温度ラインパッファ1~がすで に更新されており、第0画素について予測演算が 可能となる。予測演算準備ができると、加熱冷却 予測演算信号りは基本クロック信号の立ち上がり に同期してハイレベルとなる。加熱冷却予測演算 信号「がハイレベルになると、加熱冷却リセット 信号 h および加熱冷却マルチプレクサ制御信号 i を発生する。加熱冷却リセット信号は緊算器27 をリセットする。加熱冷却マルチプレクサ制御信 号iはマルチプレクサ24・25の出力に第1ライン の第 0 画素での加熱量演算に必要な加熱量テープ ル19からの加熱量 ATh 1,0と冷却定数テーブル

23からの出力係数値=1を乗算器26に入力す る。乗算器26は基本クロック信号gの立ち上が りでマルチプレクサ24・25の出力である加熱冷却 マルチプレクサデータ信号minを取り込む。そ の乗算結果△Th 1.0を累算器 2 7 に累算し、基本 クロック信号gの次の立ち上がりで、加熱冷却ラ インパッファデータ信号と×とする。なお、この 立ち上がりに先立ち、加熱冷却マルチプレクサ制 御信号iをローレベルとすることで、マルチプレ クサ24・25は第1ラインの第0画素での冷却量演 算に必要な予測温度ラインパッファ17と放熱板 温度ラインパッファ16とを減算器20により減 算した温度差と冷却定数テーブル23の出力を乗 算器26に入力する。すなわち、加熱量の演算結 果の出力と冷却量の演算のためのデータのフェッ チを同一タイミングにて行う。すなわち、乗算器 26は第19イン第0画業を記録する直前の予測 温度Tp 0.0. と放熱板温度Ta 1.0の差に冷却定数 テーブル23の値を乗算する。その演算結果は累 算器27で加熱量△Th 1,0に累算され、記録開始

から第1ライン第0画案記録直後までの加熱冷却 松量となり、次の基本クロック信号gの立ち上が りで累算器出力データとなる。第5図ではこの放 熱板温度に対する加熱冷却総量を△Tt 1,0とする。 演算結果は次の基本クロック信号gの立ち上がり で加熱冷却ラインバッファデータ信号×となる。 この加熱冷却ラインパッファデータ信号をは、パ ッファアドレス選択器38で指定した加熱冷却ラ インパッファ 2 8の(r-1)/2に記憶する。 続いて、画素データ入力信号 c がハイレベルにな ることによって、第1画素に関する階調数信号 13、記録速度信号14が入力される。次に、画 素データ入力信号cがローレベルなることによっ て、画案数カウンタ22がカウントアップし、予 測するサーマルヘッドの位置を更新する。この位 置情報、および記録速度信号14により冷却定数 テーブル23、抵抗値補正テーブル18、加熱量 テーブル19が確定し、第1画素について予測減 算が可能となる。以下、第1ライン終了までこれ らの演算を繰り返す。第1ライン終了時、画素数

カウンタ 2 2 は、 ライン内の画楽数 - 1 を示し、 加熱冷却ラインパッファ 2 8 は、 (r - 1) / 2 から画素数カウンタ 2 2 の値 + (r - 1) / 2 ま . で加熱冷却済算の値を記憶する。

第1ラインの加熱冷却演算が全て終わると、第 0ラインでのクロストーク演算同様に演算を行い、 (11) 式の結果を得る。

 $\Delta T1 \ 1.0 = \Delta T_{t-1}, (r-1) \times 2 \times W_0 + \cdots$ $+ \Delta T_{t-1}, (r-1) \times 2 \times W_{(r-1)} \times 2 + \cdots$ $+ \Delta T_{t-1}, (r-1) \times 2 \times W_{(r-1)} \times 2 + \cdots$ $+ \Delta T_{t-1}, (r-1) \times W_{(r-1)} \times (11)$

この値に放熱板温度ラインパッファ 1.6 に記憶している記録開始直前の第 0 画素位置の放熱板温度値Ta 1.0を加算器 4.3 によって加算する。この加算結果が求めるべき第 1 ライン第 0 画素記録後の予測温度となる。予測温度は、レジスタ 4.4 に時記憶し、マルチプレクサ 4.6 を介して予測温度ラインパッファ 1.7 をTa 1.0 + Δ Tl 1.0 に更新する。ここで、Ta 1.0 + Δ Tl 1.0 とする。同様に、第 1.5 + Δ Tl 1.0 とする。

更新する。

以下、予測ライン終了までのこれらの演算を繰り返して、全ラインを予測**演算する**。

〔発明の効果〕

以上説明したように、本発明によれば、サーマルヘッドの放無板温度の書熱変化、あるいは記録期間内のサーマルヘッド環境温度をも補正した高精度な書熱予測が可能であり、書熱現象をより効果的に利用する熱記録を行うことができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の原理説明図、

第2図は本発明の一実施例ブロック図、

第3図は本発明の温度予測部の詳細ブロック図、

第4.5図は本発明の実施例タイムチャート、

第6図はサーマルヘッドの構造図、および

第7図は従来例の説明図である。

(符号の説明)

1 … 表面温度曲線、 2 … 基板温度曲線、

3 …放熱板温度曲線、6 …温度予測部、

7…サーマルヘッド、

8…サーマルヘッド駆動部、

9…パルス幅テーブル、

10…サーミスタ、 11…温度検出部、

12…サーマルヘッド制御部。

特許出願人

富士通株式会社

特許出願代理人

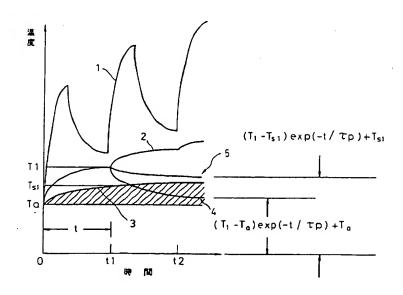
 弁理士 青 木 即

 弁理士 石 田 乾

 弁理士 平 岩 賢 三

 弁理士 中 日 昭 2

弁理士 西 山 雅 也

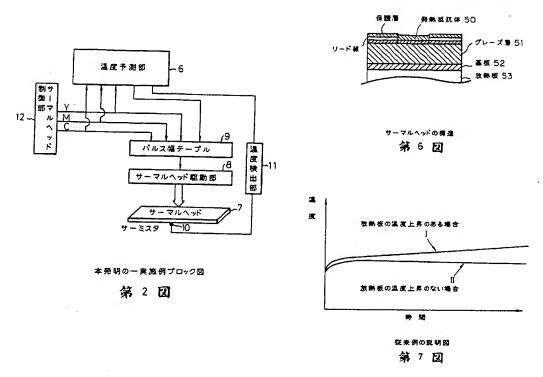


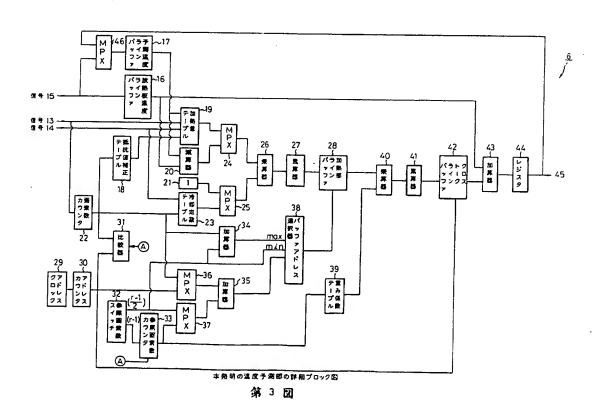
1 ··· 発熱抵抗体表面温度 2···基板温度

本発明の原理説明図

第1図

特開平3-24972(11)





特開平3-24972(12)

